

АНОМАЛИИ ТЕПЛОВОГО РАСШИРЕНИЯ ВТСП ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ: СИСТЕМА $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$

*Н. В. Аншукова, А. И. Головашикун**

*Физический институт им. П. Н. Лебедева Российской академии наук
119991, Москва, Россия*

Л. И. Иванова, А. П. Русаков

*Московский институт стали и сплавов
117936, Москва, Россия*

И. Б. Крыненцкий

*Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова
119899, Москва, Россия*

Поступила в редакцию 6 декабря 2005 г.

Для монокристаллов ВТСП-системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с разным уровнем легирования получены данные по тепловому расширению при низких температурах. Обнаружено аномальное (отрицательное) тепловое расширение в области температур 5–20 К. Показано, что аномалия исчезает в передопированном образце. Обнаружено аномально сильное влияние магнитных полей 2–4 Тл на область отрицательного теплового расширения. Получены данные о влиянии экранировки поля, замороженного поля, уровня легирования, дефектов и вакансий кислорода на область аномалии теплового расширения. Обсуждается возможная природа обнаруженных в работе аномалий свойств системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$, а также других ВТСП-систем, где ранее наблюдалась подобные аномалии.

PACS: 74.25.Bt, 74.25.Na

1. ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на многочисленные исследования электронных, фононных и других свойств оксидных высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), остается еще много нерешенных проблем, касающихся механизма сверхпроводимости, природы основного состояния в этом классе необычных соединений. В диэлектрической фазе ВТСП-систем, как известно [1], наблюдается энергетическая щель в электронном спектре E_{ct} , которая возникает в них из-за переноса заряда Cu3d–O2p (charge transfer gap), причем E_{ct} меньше U — величины мотт-хаббардовского межэлектронного Cu3d–Cu3d-отталкивания. Это состояние диэлектрика с переносом заряда сохраняется и в некотором интервале составов при легировании (doped charge transfer insulators). Возникновение энергетической щели E_{ct} может проявляться

в структурных особенностях диэлектрической фазы ВТСП-систем и наличии целого ряда аномалий их свойств.

По-видимому, ВТСП-системы — это неустойчивые кристаллохимические системы. Неустойчивость проявляется, в частности, в их аномальных температурных зависимостях низкоэнергетической фононной моды в направлении [110] [2], коэффициента теплового расширения $\alpha(T)$ при низких температурах [3], скоростей ультразвука [4], упругих модулей [5], структурных параметров [6] и других характеристик. На неустойчивость таких систем указывает также неожиданно сильное влияние умеренных (2–4 Тл) магнитных полей на эти аномалии [4, 5, 7].

В данной работе были проведены экспериментальные исследования теплового расширения монокристаллов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ в широком интервале составов при низких температурах, изучено влияние магнитных полей до 4 Тл на температурные зависи-

*E-mail: golov@sci.lebedev.ru

мости коэффициента теплового расширения, а также роль различных условий, в которых осуществляется эксперимент. Обсуждается возможная природа обнаруженных в работе аномалий свойств монокристаллов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$: аномального (отрицательного) теплового расширения при низких температурах, аномально сильного влияния магнитного поля на тепловое расширение, а также сильного влияния легирования на эти свойства.

2. ЭКСПЕРИМЕНТ: МЕТОДИКИ, ОБРАЗЦЫ

1. В настоящей работе исследовалась ВТСП-система $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$. Эта система выбрана нами для изучения теплового расширения при низких температурах по целому ряду соображений. Во-первых, это относительно простая ВТСП-система, ее кристаллическая решетка содержит в элементарной ячейке всего одну плоскость CuO_2 . Во-вторых, тепловое расширение этой системы при низких температурах подробно не исследовалось (тем более в магнитном поле). В-третьих, влияние легирования в широком интервале составов на тепловое расширение в купратных ВТСП-системах вообще не изучалось. А для системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ хорошие образцы существуют в широкой области составов ($0 \leq x \leq 0.8$). Именно из-за этих соображений для исследований была выбрана система $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$.

2. Изменение длины образца $\Delta L/L$ измерялось дилатометрическим методом с помощью тензодатчиков с чувствительностью около $5 \cdot 10^{-7}$ [8]. Магнитное поле было параллельно направлению, в котором измерялась деформация образца. Калибровка установки проводилась с помощью измерений теплового расширения монокристаллов меди и редкоземельных оксидов с хорошо изученной зависимостью $\alpha(T)$.

3. Исследовались образцы ВТСП-системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с разным уровнем легирования. Отметим, что образцы без лантана ($x = 0$), которые имели состав с избытком кислорода $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$, соответствуют случаю сильного легирования («передопированные») по отношению к концентрации дырок p , особенно при $\delta > 0$. Замена части стронция лантаном приводит к уменьшению концентрации дырок в образце. При этом растет температура перехода образца в сверхпроводящее состояние T_c . Оптимальное легирование с максимальной $T_c = 27\text{--}32$ К (зависящей от δ и концентрации дефектов) в $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_{6+\delta}$ достигается при

$x = 0.4$ [9, 10]. При увеличении концентрации лантана ($x > 0.4$) величина T_c уменьшается и при $x \geq 0.8$ возникает диэлектрическая фаза.

4. Исследованные нами образцы ВТСП-системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ были приготовлены различными методами:

методом бестигельной зонной плавки с радиационным нагревом [11];

методом выращивания в газовой каверне внутри раствора-расплава [12];

методом выращивания из стехиометрического расплава [13, 14].

5. Рентгеновские исследования показали высокое качество приготовленных образцов. Параметры их приведены ниже. Отметим, что кристаллы, не содержащие лантана ($x = 0$), были двух типов: с $\delta = 0.18\text{--}0.19$ (образцы типа Bi-A) и с $\delta = 0.10$ (образцы типа Bi-B). Монокристаллы типа Bi-A легированы сильнее и имеют более низкие T_c по сравнению с образцами типа Bi-B. О структурном совершенстве образцов говорит такой факт: в образцах типа Bi-A полуширина кривой качания рефлекса (0 0 16) основной решетки составляла $0.1\text{--}0.2^\circ$.

Для образцов, легированных лантаном, параметр решетки вдоль оси с определялся по рефлексу (0 0 16). Поскольку изменение величины параметра решетки с практически линейно зависит от концентрации лантана [15], из полученных данных можно было определить среднее содержание лантана в каждой серии образцов. Наиболее совершенными как с точки зрения морфологии, так и с точки зрения структуры являлись кристаллы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.38$ [13, 14] ($T_c = 27$ К, оптимальное легирование). Данные рентгеновских измерений хорошо согласуются с полученными нами методами ЕРМА и EDX.

Во всех образцах наблюдалась сверхрешеточная модуляция, коррелирующая с величиной критической температуры. В кристаллах с $x = 0.65$ ($T_c = 10$ К) обнаружен один тип модулированной сверхрешетки. В кристаллах с $x = 0.72$ ($T_c = 8$ К) обнаружено два типа модулированной сверхрешетки. Если для монокристаллов первого типа модулированная сверхрешетка ромбическая, близкая по параметрам к модуляции в кристаллах $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CaCu}_2\text{O}_8$, то для вторых обе сверхрешетки моноклинные. По данным проведенных рентгеновских исследований параметры модулированной сверхрешетки кристаллов системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ тесно связаны с концентрацией избыточного висмута в позициях стронция и с температурой сверхпроводящего перехода. По-видимому, эти результаты (наличие двух типов

Параметры исследованных монокристаллов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$

Концентрация лантана x	Параметр решетки c , нм	T_c , К	Тип образца
0	2.455	< 4	Bi-A
0	2.460	7.2	Bi-B
0.38	2.443	27	
0.65	2.420	10	
0.72	2.415	8	

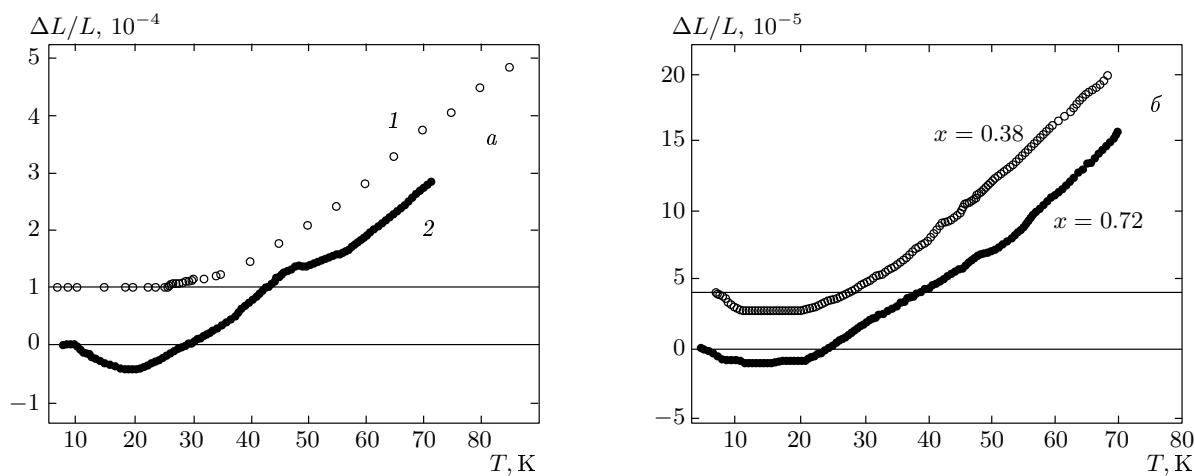


Рис. 1. Температурная зависимость $\Delta L/L$: a — для образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ с разным δ (кривая 1 — $\delta = 0.18-0.19$, кривая 2 — $\delta = 0.10$); b — для образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с разным уровнем легирования x . Для ясности кривые смещены по оси ординат

модуляции) свидетельствуют о двух различных механизмах замещения атомами лантана позиций в структуре $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_6$.

6. Критические температуры образцов определялись из измерений дифференциальной магнитной восприимчивости. Они приведены в таблице. Параметры решетки c исследованных монокристаллов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ приведены в той же таблице. Зависимости параметра решетки c наших образцов и T_c от концентрации лантана x совпадают с известными литературными данными. В частности, хорошо известна параболическая зависимость T_c от x с максимумом при $x = 0.35-0.4$.

7. Тепловое расширение исследовалось в направлении, перпендикулярном кристаллографической оси c на монокристаллических образцах с $x = 0$ (с разным значением δ , $T_c = 4-7$ К), $x = 0.38$ ($T_c = 27$ К), $x = 0.72$ ($T_c = 8$ К).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ

3.1. Тепловое расширение в нулевом магнитном поле

На рис. 1 приведены зависимости $\Delta L/L$, полученные в нулевом магнитном поле при низких температурах для четырех образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ разного состава (с разной концентрацией дырок). При этом два образца с $x = 0$ (рис. 1a) различаются величиной δ , т. е. уровнем легирования (концентрацией дырок). В образце с $\delta = 0.18-0.19$ (тип Bi-A) концентрация дырок выше, величина T_c ниже, чем в образце с $\delta = 0.10$ (тип Bi-B). На рисунках видно, что в области температур $T < 20$ К тепловое расширение аномально, т. е. коэффициент теплового расширения $\alpha = (dL/dT)/L < 0$. На рисунках также видно, как меняется область аномалии α при изменении уровня легирования. Аномалия теплового расширения в образце с максимальным уровнем

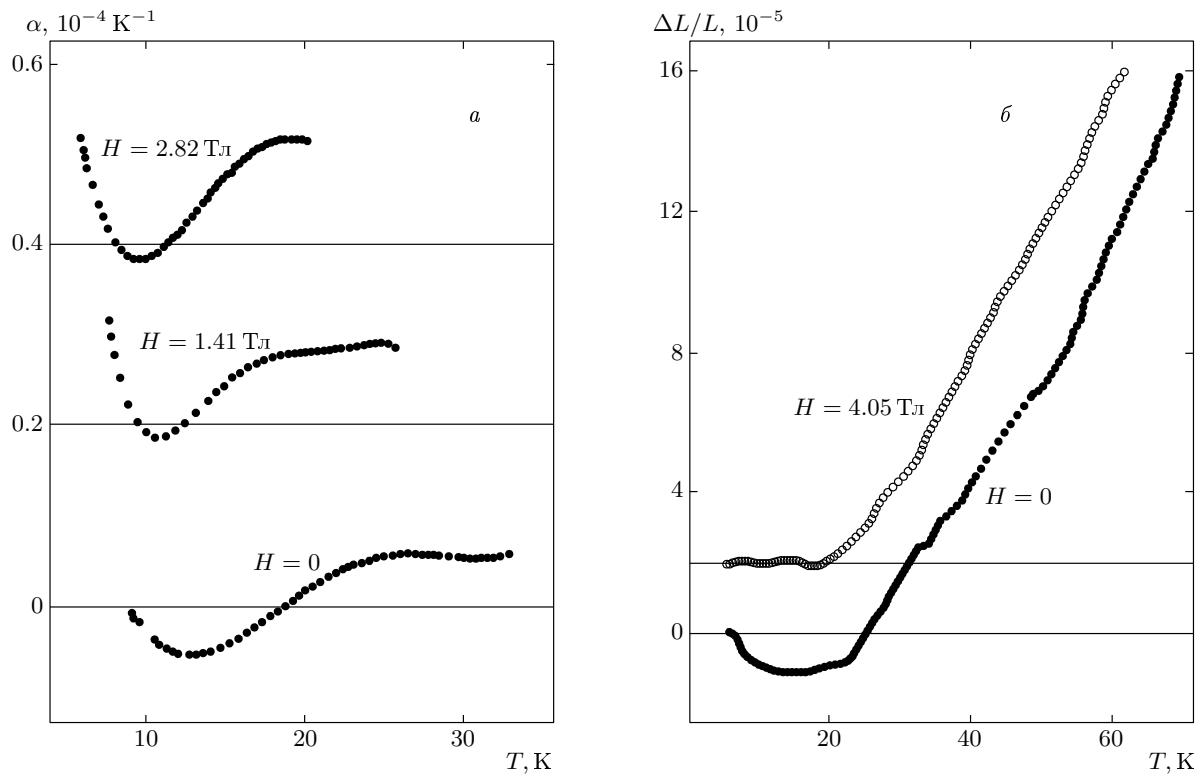


Рис.2. Влияние магнитного поля на коэффициент линейного теплового расширения $\alpha = (1/L)dL/dT$ монокристалла $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (а) и величину $\Delta L/L$ монокристалла $\text{Bi}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$, образец Bi-B) (б) при низких температурах в области аномалии $\alpha < 0$. Кривые для $H \neq 0$ для ясности сдвинуты по оси ординат

легирования (образец типа Bi-A) практически исчезла, осталась лишь область с нулевым коэффициентом теплового расширения.

3.2. Влияние магнитного поля

Влияние магнитного поля $H = 1\text{--}4 \text{ Тл}$ на тепловое расширение образцов системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ в области аномалии теплового расширения показано на рис. 2. На рис. 2а приведены кривые для образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (Bi-B), не содержащего лантана. Видно, что область аномалии сдвигается в сторону низких температур и уменьшается. Таким образом, магнитное поле подавляет аномалию теплового расширения в этом соединении. На рис. 2б показано влияние магнитного поля $H = 4.05 \text{ Тл}$ на тепловое расширение в области аномалии для образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.72$. Магнитное поле также подавило аномалию теплового расширения в этом образце.

3.3. Влияние экранировки поля

На рис. 3а показано, как влияет магнитное поле $H = 2.1 \text{ Тл}$ на аномалию теплового расширения того же образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.72$ и $T_c = 8 \text{ К}$. В этом эксперименте образец был охлажден в нулевом поле до гелиевой температуры, затем было включено поле $H = 2.1 \text{ Тл}$ и начато измерение теплового расширения при повышении температуры. При самых низких температурах $T \geq 4.6 \text{ К}$ поле $H = 2.1 \text{ Тл}$ недостаточно для полного подавления сверхпроводимости образца [9], т. е. внешнее поле сильно экранируется и не проникает заметно в образец. Поэтому при $T \approx 4.6\text{--}6 \text{ К}$ еще наблюдается аномалия теплового расширения. Таким образом, мы видим конец аномалии при $T \approx 6 \text{ К}$. При $T \geq 6 \text{ К}$ поле уже проникает в образец и поэтому подавляет аномалию. Вывод из этого эксперимента совпадает с предыдущим выводом, что поле сдвигает аномалию теплового расширения в область низких температур и подавляет ее.

Совершенно аналогичная картина наблюдалась

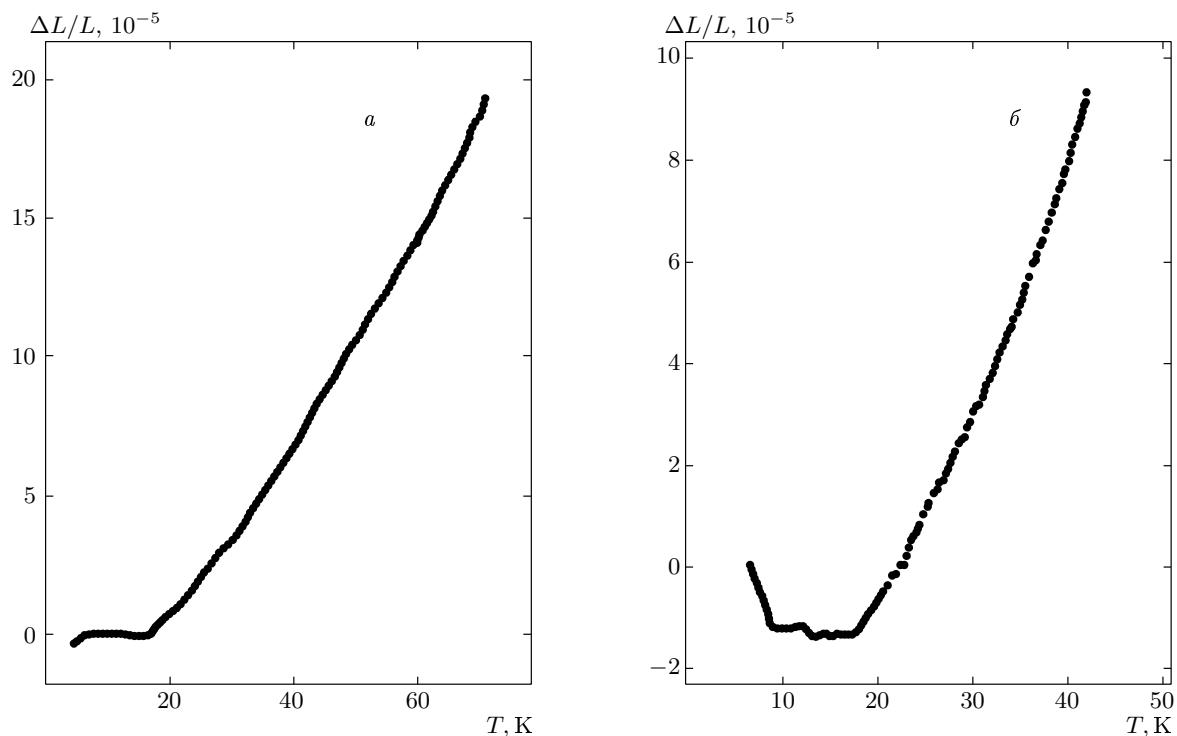


Рис. 3. Тепловое расширение образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.72$ ($T_c = 8$ К) в магнитном поле $H = 2.1$ Тл (а) и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.38$ ($T_c = 27$ К) в магнитном поле $H = 4.03$ Т (б). Образцы были охлаждены в нулевом поле до гелиевой температуры, затем было включено магнитное поле и начато измерение теплового расширения при повышении температуры

нами для образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.38$ ($T_c = 27$ К). Однако для этого образца верхнее критическое поле $H_{c2} \approx 40$ Тл [9] при $T = 6$ К, и оно значительно больше тех полей, которые мы использовали в своих экспериментах. Поэтому при охлаждении образца в нулевом поле и при включении поля при гелиевых температурах оно не проникает в образец и аномалия α сохраняется практически до температур, близких к T_c . На рис. 3б показана температурная зависимость теплового расширения образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.38$ ($T_c = 27$ К), измеренная в поле $H = 4.03$ Тл, включенном при гелиевых температурах. Кривая почти аналогична кривой, полученной для этого образца в нулевом магнитном поле (рис. 1б). Однако подавление аномалии α все же происходит в области $T \approx 18$ – 22 К, когда критическое поле образца заметно уменьшается. Действительно, в нулевом поле (рис. 1б) величина α становится положительной при $T \approx 21.5$ К, в то время как в поле $H = 4.03$ Тл величина $\alpha > 0$, начиная с $T \approx 18$ К (рис. 3б).

3.4. Влияние замороженного поля

Однако, если удается «заморозить» поле в образце, оно должно подавлять аномалию теплового расширения точно так же, как и внешнее поле. На рис. 4а показано влияние такого поля на аномалию теплового расширения того же образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.72$. В этом эксперименте образец охлаждался в магнитном поле $H = 3.55$ Тл от высоких температур до $T = 4.8$ К (критическая температура этого образца 8 К), после чего внешнее поле отключалось, и образец отогревался в нулевом поле. Поскольку магнитное поле частично оказалось «замороженным» в образце при таком методе охлаждения, оно естественно будет подавлять аномалию теплового расширения. Это мы и наблюдаем в области температур $T \approx 4.8$ – 7 К. При дальнейшем нагревании образца в районе $T \approx 7$ К сверхпроводимость разрушается и «замороженное» поле исчезает. Внешнее поле при этом равно нулю, и аномалия теплового расширения вновь проявляется. Эта аномалия наблюдается до $T \approx 17$ К, после чего, как и в других случаях, температурная зависимость α

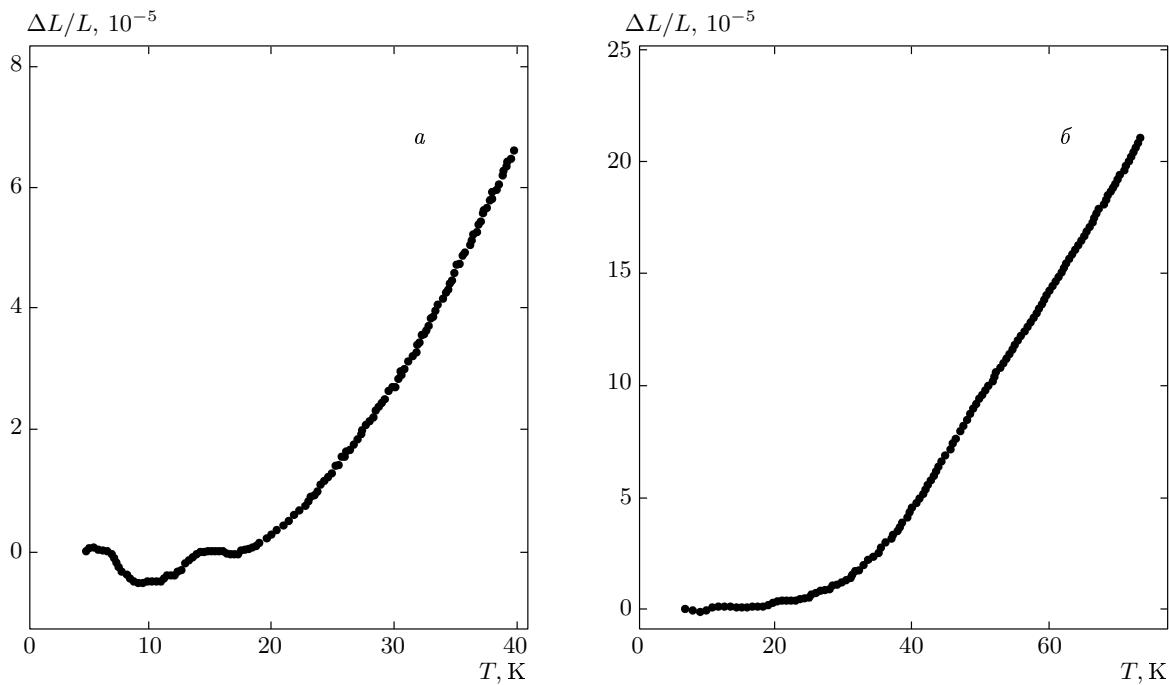


Рис. 4. Влияние замороженного поля на аномалию теплового расширения образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ с $x = 0.72$ ($T_c = 8$ К) (а) и $x = 0.38$ ($T_c = 27$ К) (б). Образцы охлаждались в магнитных полях $H = 3.55, 3.95$ Тл от высоких температур соответственно до $T = 4.8$ К и $T = 6.8$ К. После этого внешнее поле отключалось, и образцы отогревались в нулевом поле

становится обычной.

Аналогичная картина наблюдалась нами на образце $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.38$). Образец охлаждался в магнитном поле $H = 3.95$ Тл до $T = 6.8$ К (критическая температура этого образца 27 К). Затем внешнее поле отключалось и образец отогревался в нулевом поле. В этом случае «замороженное» поле должно быть значительно сильнее, чем в случае образца с $T_c = 8$ К. Поэтому мы наблюдаем практически полное подавление аномалии теплового расширения (рис. 4б).

3.5. Влияние дефектов и вакансий кислорода при термоциклированиях

Увеличение концентрации дефектов должно приводить к уменьшению амплитуды волны зарядовой плотности из-за размытия нестинга и влиять на положение области аномалии теплового расширения, хотя, конечно, роль дефектов более сложная. Аномалия α должна подавляться при росте концентрации дефектов в образце.

Чтобы уменьшить влияние таких дефектов, мы обычно проводили измерения на свежеприготовлен-

ных образцах или образцах, покрытых слоем клея БФ для устранения эффекта ухода кислорода при термоциклированиях в кислородном вакууме и связанного с этим образованием дефектов типа вакансий.

Для проверки сделанного утверждения о влиянии термоциклирования и изменения концентрации дефектов (вакансий кислорода) в образце при охлаждении в кислородном вакууме на аномалию теплового расширения был проведен следующий эксперимент. Образец $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.38$), не покрытый клеем, был измерен после получения, а затем после ряда охлаждений до гелиевых температур с последующим нагреванием до комнатной температуры в парах гелия. На рис. 5 приведено сравнение температурных зависимостей теплового расширения этого образца, полученных после первого измерения и после указанного ряда охлаждений и нагреваний. Видно, что область аномалии теплового расширения заметно уменьшилась по величине и сдвинулась в сторону низких температур. Это согласуется с нашим представлением о происходящих в образце процессах и накладывает ограничения на качество образцов.

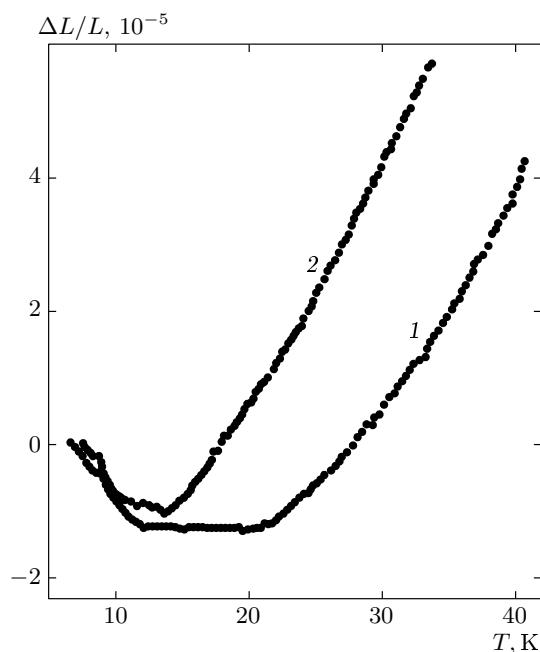


Рис. 5. Сравнение температурных зависимостей теплового расширения образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.38$), полученных после первого измерения (1) и после ряда охлаждений и нагреваний в парах гелия (2)

3.6. «Высокотемпературная» особенность

В образцах $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) на кривых $\Delta L/L(T)$ была найдена дополнительная особенность при $T \approx 40\text{--}50 \text{ K}$. Эта особенность четко видна на рис. 1а (кривая 2) для кристалла $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ с $\delta = 0.10$ (образец Bi-B). Для наиболее сильно легированного образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ с $\delta = 0.18\text{--}0.19$ (образец Bi-A) эта особенность, по-видимому, сместилась в область $T \approx 30 \text{ K}$. В образцах $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) эта особенность выражена менее ярко, однако она довольно четко выделяется. В образцах $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.38$) в исследованной области температур этой особенности не обнаружено. Возможно, она находится при более высоких температурах. На рис. 6 показаны для сравнения температурные зависимости $\Delta L/L$ для образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (образец Bi-A) и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$), полученные в нулевом магнитном поле $H = 0$. Стрелками отмечены указанные особенности на обеих кривых.

Магнитное поле влияло на положение этих особенностей: более сильно в образцах $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ и несколько слабее — в $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$). Чтобы более четко выделить положение особенности

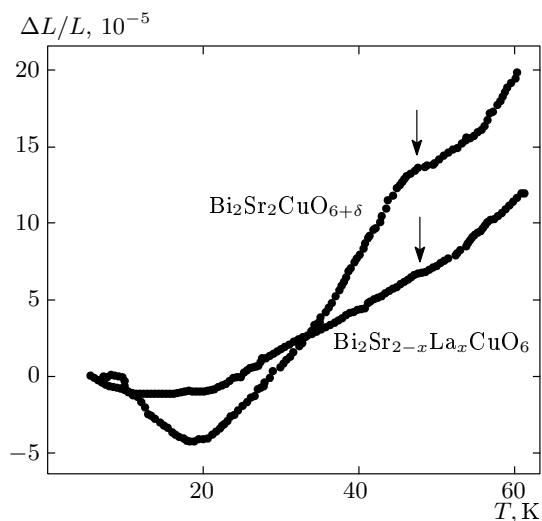


Рис. 6. Сравнение температурных зависимостей теплового расширения образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$), полученных в нулевом магнитном поле $H = 0$. Стрелками показаны высокотемпературные особенности

в образце $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) в разных магнитных полях, была проделана следующая операция: из экспериментальных данных вычиталась температурная зависимость $\Delta L/L$, полученная в области температур выше особенности. Результаты (криевые, обозначенные буквой «F») для разных магнитных полей приведены на рис. 7. На рис. 8 приведены зависимости положения такой «высокотемпературной» особенности T^* от величины магнитного поля для образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (Bi-B) (кривая 1) и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) (кривая 2).

4. ОБСУЖДЕНИЕ

Сильная зависимость теплового расширения от магнитного поля указывает на электронную природу аномалии $\alpha(T, H)$. Полученные результаты качественно можно понять, основываясь на представлениях об электронном упорядочении в ВТСП-системах, обсуждаемых, например, в работах [1, 2, 6, 16].

1. Выполненные в последнее время нейтронографические исследования на высококачественных монокристаллах системы $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ подтвердили, что в образцах без легирования (т. е. при $x = 0$) магнитный момент ионов меди равен половине магнетона Бора: $\mu_{\text{Cu}} = 0.5\mu_B$ [17], где μ_B — магнетон Бора. Эта величина заметно меньше, чем те-

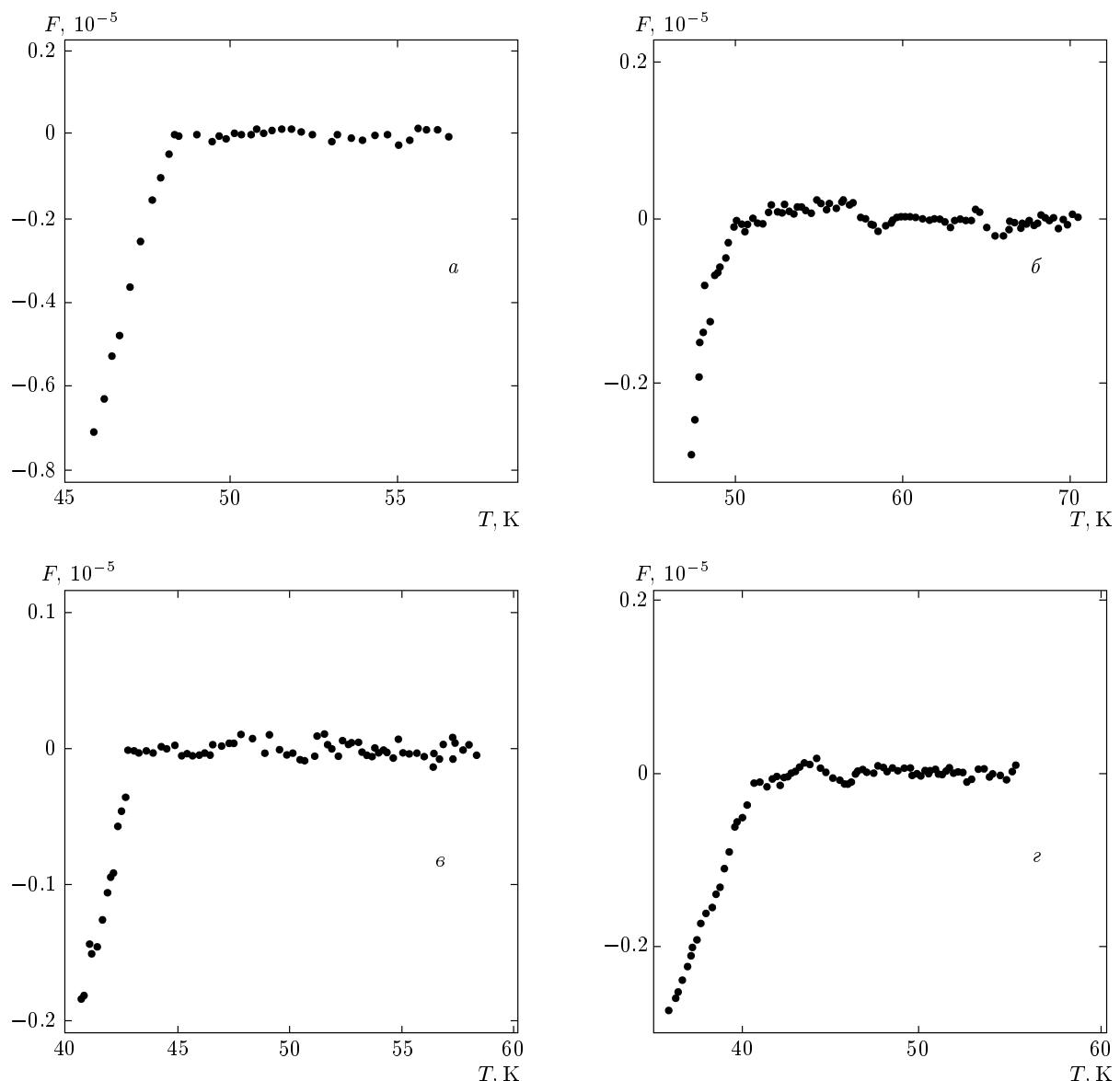


Рис. 7. Выделенные из экспериментальных кривых высокотемпературные особенности для образца $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) *a*) $H = 0$ (образец охлажден в нулевом поле); *б*) $H = 0$ (образец охлажден в поле $H = 3.55$ Тл); *в*) $H = 2.1$ Тл; *г*) $H = 4.05$ Тл

оретическое значение $0.67\mu_B$ [18]. Результаты теории и эксперимента согласуются, если учитывать, что в диэлектрической фазе из-за гибридизации с $2p$ -состояниями ионов кислорода связь $\text{Cu}-\text{O}$ является частично ковалентной. На ковалентность связи $\text{Cu}-\text{O}$ в плоскости CuO_2 указывают также экспериментальные данные по ядерному магнитному резонансу [19].

Теоретический анализ электронной структуры ВТСП-систем методом квантового Монте-Карло в приближении динамического кластера [20] показал,

что в плоскости CuO_2 связь ионов меди и кислорода $\text{Cu}-\text{O}$ в значительной доле является ковалентной. Это проявляется в обратном переносе части заряда с ближайших ионов кислорода O^{-2} на ион меди Cu^{+2} .

Таким образом, как детальные нейтронографические эксперименты на качественных монокристаллах [17], так и расчеты методом [20], являющимся дальнейшим развитием современной динамической теории среднего поля [21], приводят к одному и тому же выводу о существовании заметной доли ковалентности в связи $\text{Cu}-\text{O}$ в плоскости CuO_2 ВТСП-сис-

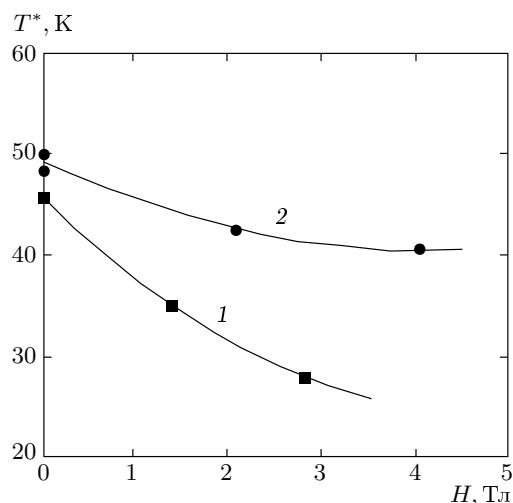


Рис. 8. Зависимость положения высокотемпературной особенности T^* от величины магнитного поля для образцов $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ (Bi-B) (кривая 1) и $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ ($x = 0.72$) (кривая 2)

тем. Это происходит за счет обратного перетекания части заряда к иону меди от ближайших ионов кислорода в плоскости CuO_2 диэлектрической фазы ВТСП-систем.

Важным выводом из этих результатов является вывод о том, что ионы кислорода в элементарной ячейке ВТСП-систем имеют разную валентность (заряд): O^{-2} и $\text{O}^{-\alpha}$, где $\alpha < 2$. В принципе, такая неоднородная электронная система в подрешетке кислорода диэлектрика должна упорядочиваться при достаточно низких температурах (если концентрация дефектов не превышает определенного минимума) из-за уменьшения при этом энергии системы.

2. Теоретические исследования показали (см., например, обзор [22]), что в двумерной квадратной решетке CuO_2 с учетом хаббардовского отталкивания U и магнитного взаимодействия спинов электронов $3d_{x^2-y^2}$ -состояний ионов Cu^{2+} происходит образование синглетных валентных связей $\text{Cu}-\text{Cu}$. Такие синглетные валентные связи в диэлектрике называют спин-пайерловскими или зарядами на связях [22, 23]. Такие связи упорядочиваются при понижении температуры. Пример упорядочения валентных связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ («спин-пайерловского упорядочения») показан на рис. 9, где дополнительно показаны ионы кислорода в плоскости CuO_2 . Валентные связи на рис. 9 обозначены штриховыми линиями.

3. Образование спин-пайерловских синглетных валентных связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ в плоскости CuO_2 приводит к тому, что из четырех ионов кислорода, окру-

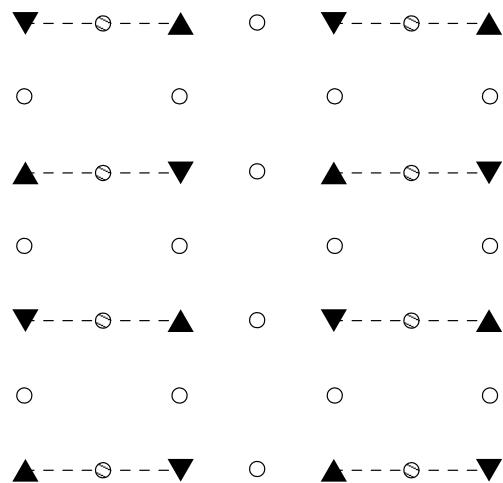


Рис. 9. Спин-пайерловское упорядочение, т. е. упорядочение валентных связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ (обозначены штриховыми линиями) в плоскости CuO_2 диэлектрической фазы ВТСП-систем [22, 23]. Треугольниками обозначены ионы меди (эти ионы имеют разное направление спинов). Незаштрихованные кружки — ионы кислорода O^{-2} , заштрихованные кружки — ионы кислорода $\text{O}^{-\alpha}$, где $\alpha < 2$. Ковалентные связи $\text{Cu}-\text{O}^{-\alpha}-\text{Cu}$ также обозначены штриховыми линиями, т. е. упорядочение валентных связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ приводит к упорядочению ковалентных связей $\text{Cu}-\text{O}^{-\alpha}-\text{Cu}$

жающих каждый ион меди, только один ион кислорода находится на валентной связи $\text{Cu}-\text{Cu}$ и поэтому является выделенным (на рис. 9 обозначен заштрихованным кружком). В результате происходит более сильная гибридизация $2p$ -состояний этого выделенного иона кислорода с $3d_{x^2-y^2}$ -состояниями двух ионов меди, образующих данную валентную связь, по сравнению с тремя другими ионами кислорода вокруг иона меди. Сильная гибридизация кислородных состояний на валентной связи приводит к переносу части электронного заряда с выделенного иона O^{-2} на ионы Cu^{2+} , образующие данную валентную связь. То есть связь $\text{Cu}-\text{O}-\text{Cu}$ на валентной связи $\text{Cu}-\text{Cu}$ становится ковалентной, а величина отрицательного заряда этого выделенного иона кислорода на рис. 9 уменьшается до $\text{O}^{-\alpha}$, где $\alpha < 2$. Каждый ион Cu участвует в образовании только одной связи $\text{Cu}-\text{O}^{-\alpha}-\text{Cu}$. На два иона Cu приходится один ион $\text{O}^{-\alpha}$. В результате образуются цепочки типа $\text{O}^{-2}-\text{Cu}-\text{O}^{-\alpha}-\text{Cu}-\text{O}^{-2}$ с удвоенным периодом решетки в плоскости CuO_2 . Таким образом, образование спин-пайерловских связей $\text{Cu}-\text{Cu}$ [22] приводит к образованию спин-пайерловских ковалентных связей $\text{Cu}-\text{O}^{-\alpha}-\text{Cu}$ в плоскости CuO_2 с результирую-

щим удвоением периодов решетки. В подрешетке кислорода в плоскости CuO_2 диэлектрика возникает спин-пайерловская волна зарядовой плотности типа $O^{-2}-O^{-\alpha}-O^{-2}$. По аналогии с ковалентными полупроводниками (Si, Ge и т. д.), где эффект ковалентности проявляется в образовании ковалентных зарядов на связях, в диэлектрической фазе ВТСП вместо спин-пайерловских волн зарядовой плотности можно говорить о спин-пайерловских зарядах на связях.

4. Из теоретических расчетов [20] и из экспериментов [13, 24, 25] следует, что у потолка валентной зоны в диапазоне примерно 0.4–0.5 эВ находятся в основном $2p$ -состояния ионов кислорода плоскости CuO_2 . Ионы $O^{-\alpha}$ слабее связаны с решеткой по сравнению с ионами O^{-2} , поэтому именно $2p$ -состояния ионов $O^{-\alpha}$ находятся у потолка валентной зоны в диапазоне 0.4–0.5 эВ.

5. Для нелегированной ВТСП-системы ($x = 0$) наличие спин-пайерловских волн зарядовой плотности в плоскости CuO_2 или спин-пайерловских зарядов на связях означает чередование областей с повышенной и пониженной плотностью зарядов в подрешетке кислорода. Это явление аналогично появлению зарядов на связях в тетраэдрических полупроводниках [26]. Эти соединения имеют довольно «рыхлую» структуру с координационным числом 4. Такие рыхлые структуры нестабильны в приближении равномерного распределения электронной плотности [26–28]. Нестабильность проявляется в том, что для этих соединений частота поперечных акустических колебаний ω_{TA} (наиболее низкочастотная мода) на границе зоны Бриллюэна $\omega_{TA} = \omega_{TA}^*$ стремится к нулю. Однако учет в вычислениях влияния ковалентных зарядов на связях обеспечивает стабильность таких решеток. Эти заряды играют роль как бы дополнительных атомов, увеличивающих координационное число. В результате величина ω_{TA}^* становится положительной, а решетка стабильной. В этом случае в величине ω_{TA}^* имеются два вклада: ионный ω_{TA}^i и электронный ω_{TA}^e (т. е. вклад от зарядов на связях). Схематично ω_{TA}^* можно записать как сумму этих двух вкладов, т. е. $\omega_{TA}^* = \omega_{TA}^i + \omega_{TA}^e$. При низких температурах $kT \sim \hbar\omega_{TA}^*$ величина ω_{TA}^* на границе зоны Бриллюэна обусловлена в основном вкладом ω_{TA}^e .

Похожая картина наблюдается и в ВТСП-системах, где роль зарядов на связях играют спин-пайерловские волны зарядовой плотности. Устойчивость структур типа $K_2\text{NiF}_4$ (структура, в которой кристаллизуется ВТСП-система La_2CuO_4) обусловлена именно взаимодействием спин-пайерловских

волн зарядовой плотности с ионной решеткой [16].

6. Ситуация, рассмотренная в предыдущем разделе, должна сопровождаться целым рядом аномальных свойств соединений, в которых она осуществляется. В частности, должно наблюдаться аномальное поведение скоростей ультразвука, тепловых характеристик, фононных свойств. Например, тепловое расширение в области температур $kT \sim \hbar\omega_{TA}^*$ должно быть аномальным (отрицательным) при нагревании с низких температур. Действительно, состояния у потолка валентной зоны с диэлектрической щелью E_{ct} сформированы в основном из $2p$ -состояний ионов $O^{-\alpha}$. Эти же состояния участвуют в образовании спин-пайерловских волн зарядовой плотности, т. е. спин-пайерловских зарядов на связях. Щель E_{ct} образуется частично из-за нестинга [16]. Известно [27, 28], что при наличии конгруэнтных участков поверхности Ферми с энергией $E(\mathbf{k})$ и нестинга для волновых векторов \mathbf{Q} , когда $E(\mathbf{k}) = E(\mathbf{k} + \mathbf{Q})$, низкочастотная электронная восприимчивость $\chi(\mathbf{Q})$, определяемая формулой

$$\chi(\mathbf{Q}) = \frac{1}{\Omega} \sum_{\mathbf{k}} \frac{f(\mathbf{k}) - f(\mathbf{k} + \mathbf{Q})}{E(\mathbf{k} + \mathbf{Q}) - E(\mathbf{k})}, \quad (1)$$

расходится. Здесь f — функция распределения, Ω — объем элементарной ячейки.

Расходимость электронной восприимчивости приводит к отрицательной диэлектрической проницаемости электронной подсистемы $\varepsilon(\mathbf{Q})$ [27, 28] для соответствующих волновых векторов:

$$\varepsilon(\mathbf{Q}) = 1 + \frac{(4\pi e^2/Q^2)\chi(\mathbf{Q})}{1 - (4\pi e^2/Q^2)L(\mathbf{Q})\chi(\mathbf{Q})} + \Delta\varepsilon. \quad (2)$$

Здесь e — заряд электрона, $\Delta\varepsilon$ — неособый вклад в диэлектрическую проницаемость, $L(\mathbf{Q})$ — поправка на локальное поле в кристалле ($0 < L(\mathbf{Q}) < 1$).

Таким образом, при нагревании в области низких температур, когда начинают возбуждаться низкочастотные фононы с волновым вектором \mathbf{Q} и высокой плотностью состояний вблизи границы зоны Бриллюэна, должно наблюдаться сжатие решетки.

В тетраэдрических полупроводниках заряды на связях, т. е. волны зарядовой плотности, соответствуют нестингу между плоскостями типа $\{110\}$ (вектор нестинга $\mathbf{G} = (2\pi/a)[220]$, а также во втором порядке теории возмущений вектор $(2\pi/a)[111]$). Поэтому в них диэлектрическая проницаемость для волновых векторов \mathbf{Q} и низких частот, соответствующих ω_{TA}^* на границе зоны Бриллюэна, отрицательна. Это и приводит к сжатию их решеток и аномальному (отрицательному) тепловому

расширению в соответствующей области температур [29]. Аналогичная картина должна наблюдаться и в ВТСП-системах, для диэлектрической фазы которых $\mathbf{Q} = \mathbf{G}_2 = \mathbf{G}/2 = (\pi/a)[100]$ [16].

При дальнейшем нагреве, т. е. при $kT \gg \hbar\omega_{TA}^*$, возбуждаются высокочастотные ветви фононного спектра $\omega(\mathbf{k})$, определяемые в основном вкладом частот $\omega^i(\mathbf{k})$, для которых $\varepsilon(\omega, \mathbf{Q}) > 0$. Это приводит к эффективному увеличению расстояний между ионами из-за их тепловых колебаний, и тепловое расширение становится нормальным ($\alpha > 0$), т. е. определяется обычным ангармонизмом [29]. Роль волн зарядовой плотности в этой области температур в тепловом расширении становится пренебрежимо малой.

7. Сказанное выше можно проиллюстрировать следующей упрощенной схемой. Рассмотрим ионную решетку, в которой между ионами расположены электронные заряды на связях, имитирующие возможные сложные волны зарядовой плотности. Решетка при этом электронейтральна и дипольный момент в статике отсутствует. При частотах $\omega \sim \omega_{TA}^*$ при смещении зарядов на связях из положений равновесия возникают дипольные моменты. Это приводит к смещению положительных ионов к зарядам на связях и, следовательно, друг к другу. Время релаксации для ионов больше, чем для электронов, поэтому возникающая поляризация решетки релаксирует медленнее. Соседние электронные заряды на связях начинают притягиваться к возникшей области с избыточным положительным зарядом. А это соответствует общему сжатию решетки, т. е. $\alpha < 0$ (и отрицательности диэлектрической проницаемости, $\varepsilon < 0$).

Ситуация напоминает куперовское притяжение двух электронов в сверхпроводниках из-за поляризации решетки (возникновение области избыточного положительного заряда), создаваемой этими электронами. Кстати, эта ситуация тоже соответствует случаю $\varepsilon < 0$ для соответствующей области частот и волновых векторов.

Итак, в нелегированных или слабо легированных ВТСП-системах с заметной долей ковалентности связей Cu–O в плоскости CuO_2 в дополнение к антиферромагнитному и спин-пайерлскому упорядочению в подрешетке ионов меди имеется спин-пайерловская волна зарядовой плотности в подрешетке ионов кислорода, стабилизирующая решетку. Наличие такой волны должно проявляться в аномальном (отрицательном) тепловом расширении при низких температурах.

8. Важным является вопрос о роли магнитно-

го поля. Как известно [27], диэлектрическая щель в случае волны зарядовой плотности возникает из-за электрон-дырочного спаривания. Магнитное поле рвет эти синглетные пары, т. е. уменьшает их плотность n . Уменьшение плотности синглетных пар соответствует уменьшению амплитуды волны зарядовой плотности A_{CDW} . В эксперименте это должно проявляться в аномально сильном влиянии магнитного поля на тепловое расширение в области низких температур $kT \sim \hbar\omega_{TA}^*$. Величина ω_{TA}^* в нашем случае пропорциональна амplitude спин-пайерловских волн зарядовой плотности (A_{SPCDW}), которая в свою очередь пропорциональна плотности электрон-дырочных пар, т. е. $\omega_{TA}^* \propto A_{SPCDW} \propto n$. Поэтому с ростом магнитного поля величина ω_{TA}^* должна уменьшаться, что должно приводить к уменьшению температуры, при которой наблюдается аномалия теплового расширения.

9. Легирование, т. е. увеличение концентрации свободных носителей, также должно приводить к уменьшению амплитуды спин-пайерловских волн зарядовой плотности A_{SPCDW} из-за увеличения кулоновского экранирования. Даже при наличии страйповой структуры легирование приводит к увеличению диэлектрической проницаемости ε и уменьшению вклада спин-пайерловских волн зарядовой плотности. При сильном легировании страйповая структура постепенно размыается и электронная структура ВТСП-соединения приобретает свойства обычной ферми-жидкости. Это приводит вначале к полному подавлению аномалии теплового расширения и в конце концов к потере устойчивости решетки кристалла.

10. Объяснение, предложенное в работе [16] и развитое в настоящей работе с учетом спин-пайерловских ковалентных связей, т. е. спин-пайерловской волны зарядовой плотности в кислородной подрешетке, связывает наличие аномалий теплового расширения в ВТСП-системах с их электронной и структурной неустойчивостью. Полученные экспериментальные результаты по тепловому расширению монокристаллов системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ согласуются с этой точкой зрения. Таким образом, объясняются и наблюдавшиеся ранее в ряде других ВТСП-систем аномалии теплового расширения [3, 7, 8, 30–37].

11. Наблюдение аномалии теплового расширения при низких температурах и влияния на нее умеренных магнитных полей в системе $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$, в дополнение к ранее обнаруженным аналогичным эффектам в ряде других ВТСП-систем, усиливает мнение, что эти аномалии являются фундамен-

тальным свойством всех этих систем. Это свойство связано с нестабильностью, присущей этим системам. Возникновение электронного упорядочения (спин-пайерлсовской волны зарядовой плотности) позволяет стабилизировать решетку и делает ее устойчивой.

Для купратной системы $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ зависимость аномалии теплового расширения от уровня легирования качественно оказалась такой же, как для висмутатной системы $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$ [7]. Так же как в $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$, в $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ аномалия теплового расширения в наиболее передопированном образце (образец Bi-A) практически исчезла. Одинаковый характер в обеих рассматриваемых системах носит и влияние магнитного поля на аномалию теплового расширения. Качественное сходство аномалий $\alpha(T, H)$ в разных ВТСП-системах, например, в системах $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$, $\text{La}_{2-x}\text{Sr}_x\text{CuO}_4$ [3] и $\text{Ba}_{1-x}\text{K}_x\text{BiO}_3$ указывает на то, что аномалии определяются в том числе особенностями в кислородной (анионной) подрешетке, а не только в подрешетке ионов металла Cu или Bi. Механизмы влияния ионов металла Cu и Bi на кислородную подрешетку могут быть разными [3], но в результате в кислородной подрешетке образуется волна зарядовой плотности, стабилизирующая решетку. Это указывает на некоторую фундаментальную общность особенностей в анионной подрешетке ВТСП-систем.

12. Температура, при которой в образцах $\text{Bi}_2\text{Sr}_2\text{CuO}_{6+\delta}$ наблюдается высокотемпературная особенность, совпадает с известной из литературы температурой возникновения псевдощели T^* в этой системе [38, 39]. Вероятно, что наблюданная нами в этих образцах особенность есть проявление псевдощели в тепловом расширении.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе выполнено экспериментальное исследование теплового расширения в области низких температур в ВТСП-системе $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$, изучено влияние на него магнитных полей. Найдено, что в образцах с разным уровнем легирования имеются области с аномальным (отрицательным) коэффициентом теплового расширения при низких температурах. При этом в наиболее передопированном образце аномалия практически исчезает. Обнаружено также аномально сильное влияние магнитного поля на области отрицательного теплового расширения этой системы: магнитные поля напряженностью в несколько тесла практически полностью подавляли аномалию. Впервые получены данные о влиянии экранировки поля,

замороженного поля, дефектов и вакансий кислорода на область аномалии теплового расширения. Поскольку подобные же аномалии ранее наблюдались в ряде других ВТСП-систем, мы считаем, что наличие этих аномалий является фундаментальным свойством ВТСП-систем. Из сравнения зависимостей теплового расширения от температуры, магнитного поля и уровня легирования для других ВТСП-систем следует, что аномалии $\alpha(T, H)$ определяются особенностями не только подрешетки ионов меди, но и кислородной подрешетки. Из анализа новейших экспериментальных данных по спектроскопии ВТСП (нейтронография, ARPES), а также теоретических данных о распределении электронной плотности следует, что обнаруженные аномалии $\alpha(T, H)$ отражают существование спин-пайерлсовской волны зарядовой плотности в кислородной подрешетке ВТСП-систем, которая возникает вследствие образования и упорядочения спин-пайерлсовских связей в подрешетке ионов меди и антиферромагнетизма купратных ВТСП. При легировании, т. е. с ростом концентрации свободных носителей, а также при увеличении магнитного поля аномалии $\alpha(T, H)$ смещаются в область более низких температур, что указывает на уменьшение амплитуды такой волны и потерю структурной устойчивости ВТСП-систем.

Данное объяснение является лишь качественным, и оно конечно должно быть дополнено в будущем детальными теоретическими расчетами. Однако это будет довольно сложной задачей для ВТСП, потому что даже для относительно простого случая ковалентных полупроводников в задачах о влиянии неоднородного распределения электронной плотности на устойчивость решетки приходится вводить некоторое количество скрытых подгоночных параметров [2].

Обнаружение в данной работе аномалии теплового расширения при низких температурах, сильного влияния на нее умеренных магнитных полей и легирования в системе $\text{Bi}_2\text{Sr}_{2-x}\text{La}_x\text{CuO}_6$ в дополнение к ранее наблюдавшим аналогичным эффектам в ряде других ВТСП-систем усиливает мнение, что эти аномалии являются одним из фундаментальных свойств этих систем.

Авторы благодарят Г. А. Калюжную (ФИАН), Д. А. Шулятева (МИСиС), А. Крапф (Humboldt-Universität, Institut für Physik, Berlin, Germany) за предоставление образцов, В. П. Мартовицкого за проведение рентгеновского анализа образцов, С. А. Зверькова и С. Г. Черноок за

измерения состава образцов. Авторы выражают благодарность Я. Г. Пономареву за содействие в проведении данных исследований.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 04-02-16455), Российской академии наук и Министерства образования и науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. A. Damascelli, Z. Hussain, and Z.-X. Shen, Rev. Mod. Phys. **75**, 473 (2003).
2. S. Baroni, S. Gironcoli, A. Dal Corso, and P. Giannozzi, Rev. Mod. Phys. **73**, 515 (2001).
3. А. И. Головашкин, А. П. Русаков, УФН **170**, № 2, 192 (2000).
4. T. Hanaguri, T. Fukase, T. Suzuki et al., Physica B **194–196**, 1579 (1994).
5. M. Nohara, T. Suzuki, Y. Maeno et al., Phys. Rev. B **52**, 570 (1995).
6. S. A. Kivelson, I. P. Bindloss, E. Fradkin et al., Rev. Mod. Phys. **75**, 1201 (2003).
7. Н. В. Аншукова, А. И. Головашкин, Л. И. Иванова и др., Письма в ЖЭТФ **71**, 550 (2000).
8. N. V. Anshukova, A. I. Golovashkin, Y. V. Bugoslavskii et al., J. Supercond. **7**, 427 (1994).
9. Y. Wang, S. Ono, Y. Onose et al., Science **299**, 86 (2003); S. Ono, Y. Ando, F. F. Balakirev et al., E-print archives, cond-mat/0408603.
10. M. Schneider, R.-S. Unger, R. Mitdank et al., E-print archives cond-mat/0504590.
11. A. M. Aprelev, V. A. Grazhulis, and G. A. Shulyatev, Phys. Low-Dim. Struct. **10**, 31 (1994).
12. Y. I. Gorina, G. A. Kaljushnaia, N. N. Senturina, and V. A. Stepanov, Sol. St. Comm. **126**, 557 (2003).
13. R. Müller, M. Schneider, R. Mitdank et al., Physica B **312–313**, 94 (2002).
14. R. Manzke, R. Müller, C. Janowitz et al., Phys. Rev. B **63**, 100504(R) (2001).
15. W. L. Yang, H. H. Wen, Y. M. Ni et al., Physica C **308**, 294 (1998).
16. Н. В. Аншукова, А. И. Головашкин, Л. И. Иванова, А. П. Русаков, ЖЭТФ **123**, 1188 (2003).
17. M. Matsuda, M. Fujita, K. Yamada et al., Phys. Rev. B **65**, 134515 (2002).
18. G. Xiao, M. Z. Cieplak, and C. L. Chien, Phys. Rev. B **42**, 240 (1990).
19. M. Takigawa, P. C. Hammel, R. H. Heffner et al., Physica C **162–164**, 853 (1989).
20. A. Macridin, M. Jarrell, Th. Maier, and G. A. Sawatzky, Phys. Rev. B **71**, 134527 (2005).
21. A. Georges, G. Kotliar, W. Krauth, and M. J. Rosenberg, Rev. Mod. Phys. **68**, 13 (1996).
22. S. Sachdev, Rev. Mod. Phys. **75**, 913 (2003).
23. M. Vojta, Phys. Rev. B **66**, 104505 (2002).
24. G. Ghiringhelli, N. B. Brookes, L. H. Tjeng et al., Physica B **312–313**, 34 (2002).
25. O. Tjernberg, L. H. Tjeng, P. G. Steeneken et al., Phys. Rev. B **67**, 100501(R) (2003).
26. H. Wendel and R. M. Martin, Phys. Rev. B **19**, 5251 (1979).
27. Л. Н. Булаевский, В. Л. Гинзбург, Г. Ф. Жарков и др., *Проблема высокотемпературной сверхпроводимости*, под ред. В. Л. Гинзбурга, Д. А. Киржника, Наука, Москва (1977).
28. В. Л. Гинзбург, Е. Г. Максимов, СФХТ **5**, 1543 (1992).
29. G. D. Barrera, J. A. O. Bruno, T. H. K. Barron, and N. L. Allan, J. Phys.: Condens. Matter **17**, R217 (2005).
30. Н. В. Аншукова, Г. П. Воробьев, А. И. Головашкин и др., Письма в ЖЭТФ **46**, 373 (1987).
31. M. Lang, A. Höhr, H. Spille et al., Z. Phys. B: Cond. Matt. **74**, 3 (1989).
32. H. You, U. Welp, and Y. Fang, Phys. Rev. B **43**, 3660 (1991).
33. H. Ogasawara, M. Matsukawa, K. Noto, and H. Kimura, Proc. Int. Cryogenic Mater. Conf., Hawaii, 1994, p. 315.
34. Z. J. Yang, M. Yewondwossen, D. W. Lawther et al., J. Supercond. **8**, 233 (1995).
35. Н. В. Аншукова, А. И. Головашкин, Л. И. Иванова и др., ФТТ **46**, № 8, 1356 (2004); Кр. сообщения по физике, ФИАН № 8, 32 (2003).
36. Н. В. Аншукова, Б. М. Булычев, А. И. Головашкин и др., ЖЭТФ **124**, 80 (2003).
37. R. Lortz, C. Meingast, D. Ernst et al., J. Low Temp. Phys. **131**, 1101 (2003).
38. X. H. Hou, W. J. Zhu, J. Q. Li et al., Phys. Rev. B **50**, 496 (1994).
39. M. Kugler, Ø. Fischer, C. Renner et al., Phys. Rev. Lett. **86**, 4911 (2001).